

SDRJ シンポジウム –半導体の未来を議論する–



主催：応用物理学会 システムデバイスロードマップ産学連携委員会

日時：2023年6月23日（金） 13:00～17:30

（開場 12:30、オンライン接続開始 12:45）

会場：慶應義塾大学 三田キャンパス 北館ホール

上記会場で開催（先着 150 名様）、オンライン参加も可

参加費用：無料（事前参加登録が必要です）

プログラム（敬称略）

*講演は日本語で行います *プログラムは予告なく変更することがあります。

13:00	開会挨拶	林 喜宏（慶應義塾大学）
13:05	来賓挨拶	齋藤 尚史（経済産業省）
13:10	招待講演：「産総研の次世代コンピューティング基盤戦略と半導体・量子技術開発の拠点としての取り組み」	安田 哲二（産業技術総合研究所）
13:55	招待講演：「レゾナックの次世代半導体パッケージに向けた取り組み JOINT2 進捗」	畠山 恵一（レゾナック）
14:40	休憩	
15:00	More than Moore(MtM)	内田 建（東京大学）
15:10	Application and Benchmarking (AB)	横田 理央（東京工業大学）
15:20	Systems & Architectures (SA)	佐藤 三久（理化学研究所）
15:30	Outside System Connectivity (OSC)	石黒 仁揮（慶應義塾大学）
15:40	Packaging Integration (PI)	折井 靖光（Rapidus）
15:50	More Moore (MM)	福崎 勇三（Rapidus）
16:00	Beyond CMOS (BC)	植田 暁子、秋永 広幸（産業技術総合研究所）
16:10	Lithography	石内 秀美（元キオクシア）
16:20	Metrology	清水 康雄（ソニーセミコンダクタソリューションズ）
16:30	Yield Enhancement (YE)	嵯峨 幸一郎（ソニーセミコンダクタソリューションズ）
16:40	Environment, Safety, Health, and Sustainability (ESH/S)	三河 巧（SCREEN セミコンダクターソリューションズ）
16:50	Factory Integration(FI)	真白 すびか（東京エレクトロン）
17:00	総合討論	
17:30	閉会挨拶	高浦 則克（KOKUSAI ELECTRIC）

会場

慶應義塾大学 三田キャンパス 北館ホール

■住所：〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45

■交通アクセス

田町駅（JR 山手線/JR 京浜東北線）徒歩 8 分

三田駅（都営地下鉄浅草線/都営地下鉄三田線）徒歩 7 分

赤羽橋駅（都営地下鉄大江戸線）徒歩 8 分

参加申込・お問い合わせ先

お申し込み先：<https://www.sdrj.jp/>

会場参加は先着 150 名様まで受け付けます。会場参加の方はキャンセルは極力お控えください。オンライン参加の方には、前日までにアクセス情報をご案内申し上げます。

問い合わせ先：SDRJ シンポジウム 2023 事務局

email: sdrij.secretariat@semiconportal.com